



## XCZU1EG-L2SFVC784E

Număr parc	<a href="#">XCZU1EG-L2SFVC784E</a>	Statutul RoHs	
Producator / Marca	<a href="#">AMD Xilinx</a>	Starea stocului	144 pcs stock
Descriere produs	IC ZUP MPSOC LP A53 FPGA 784BGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 144 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	\$276.264
-------	-----------

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de XCZU1EG-L2SFVC784E

Pachetul dispozitivului furnizor	784-FCBGA (23x23)	Viteză	533MHz, 600MHz, 1.333GHz
Serie	Zynq® UltraScale+™	Dimensiunea RAM	256KB
Atributele primare	-	Periferice	DMA, WDT
Pachet / Caz	784-BFBGA, FCBGA	Pachet	Tray
Temperatura de Operare	0°C ~ 100°C (TJ)	Numărul de intrări / ieșiri	-
Dimensiune bliț	-	Procesor Core	Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2
Conectivitate	-	Arhitectură	MPU, FPGA

### Vești înrudite



Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit  
2023/09/13

Punct de vedere: Dimprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile  
2023/08/29

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham  
2023/07/20

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT  
singur modul  
2023/03/16

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN  
ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz  
2023/07/14

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full  
Cum materie a devenit realitate  
2023/03/17

Audio și locul său în evoluția Bluetooth  
Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi  
2023/07/19

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra  
2023/09/18